

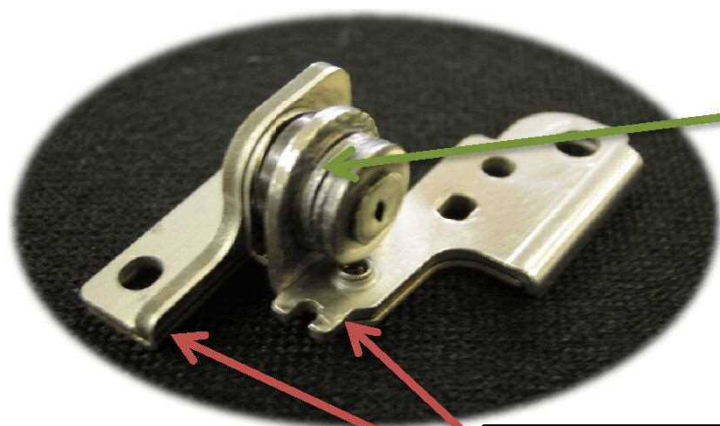
ひとわざ(一技)名: 電子機器用熱伝導ヒンジ

1. 概要(200字目安)

ヒンジ(蝶板)に熱伝導のよい材料を組合せ、本体から外部(液晶モニター等)へ熱を逃がし、本体の温度上昇を防止する機構を備え、熱に弱いCPU等を有する製品の保護を実現

機器本体の冷却機構の小型・軽量・簡素化、又故障率の低減、CDに効果が見込める

写真・図(要点説明)



放熱部材にストレスを与えず
高トルク発生させる

熱伝導率の良い材料
を適切な圧力で接触



放熱

2. 企業概況

会社名	(株)サンコー	代表者名	田村 正則
		窓口担当	赤羽 秀哉
事業内容	精密プレス・プラスチック関連部品と組立	URL	http://www.sko.co.jp
主要製品	自動車、家電、OA関連製品の精密部品及びユニット製造		
住所	〒390-1710 松本市梓川倭4131 梓川工場 プラユニット開発部		
電話/FAX	0263-78-0001	E-mail	akahane@sko.co.jp
資本金(百万円)	3,779	設立年月日	S38.9.2
		売上(百万円)	11,100
		従業員数	500名

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

特許第3902298(電子機器用ヒンジ)